

番 号

C 0 4 0 3 1 - S F 0 1

発行日

2 0 0 4 年 1 0 月 4 日

## 仕 様 書

品名 : ペルチェモジュール

形式 : F P K 2 - 1 5 8 2 8

受領印欄

ご捺印の上1部返却願います。

承 認	確 認	作 成





## 1. 適用範囲

- 1 - 1 本仕様書は株式会社フジタカで取り扱うペルチェモジュールに適用する。
- 1 - 2 本仕様書に関する改訂は、改良のため仕様変更する際に行なう。

## 2. 仕様

## 2 - 1 定格

定 格		備 考	
抵抗値	5.0 ± 10%	注-1	
最大電流	2.8 A	注-2	
最大電圧	15.0 V	注-3	
	Th=27	Th=50	
最大吸熱量	8.7 W	9.6 W	注-4
最大温度差	95	105	注-5
保証使用温度範囲	-40 ~ +90		注-6
最大圧縮静荷重	1 MPa		

注-1 測定温度 27、AC抵抗計4端子測定法による

注-2 最大温度差を得るための電流

注-3 最大温度差を得るための電圧

注-4 最大電流、最大電圧、温度差 = 0 における吸熱量

注-5 最大電流、最大電圧、吸熱量 = 0 Wにおける温度差

(各最大パラメータは真空度  $10^{-2}$  Torr の槽内で測定)

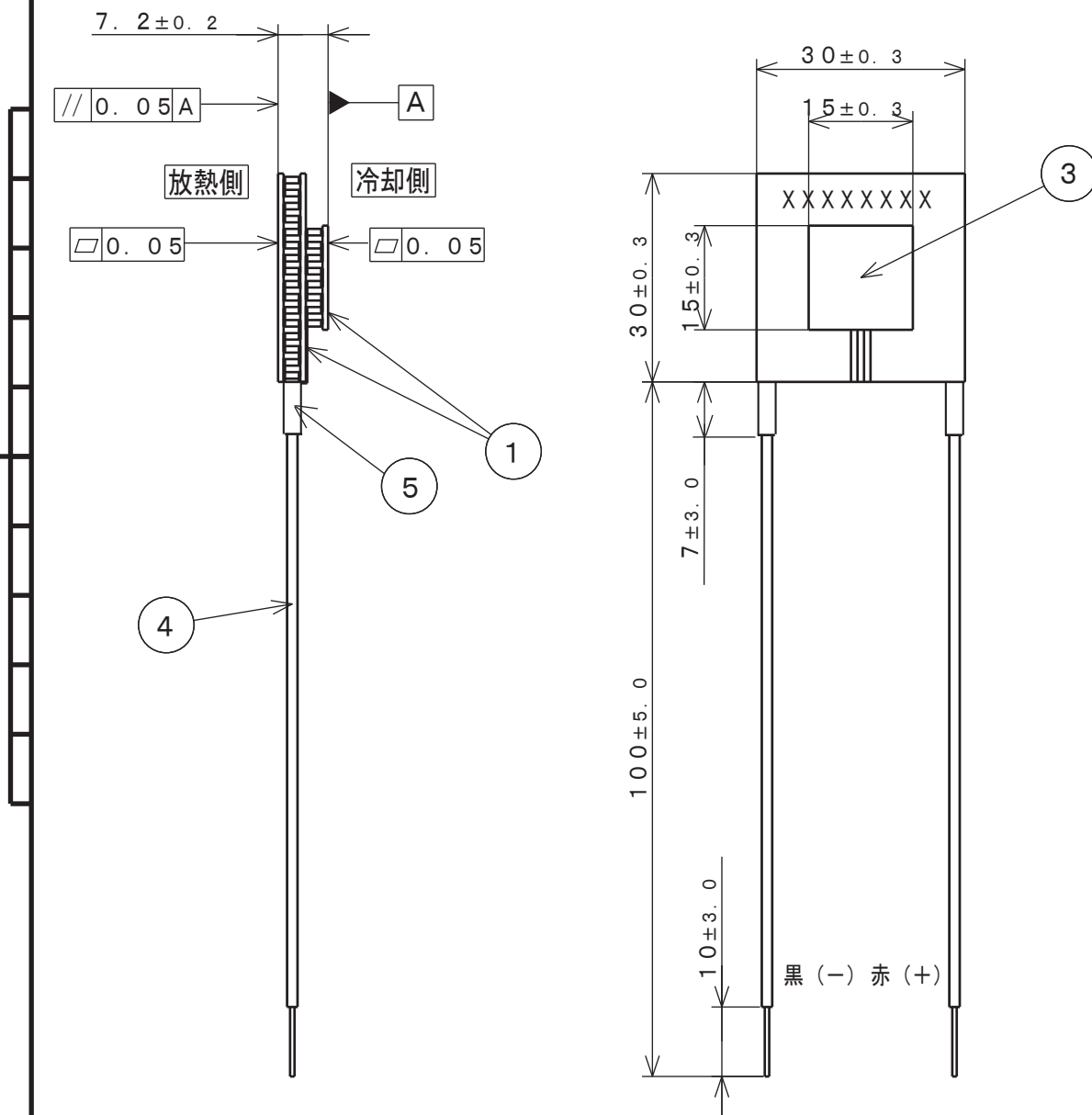
注-6 使用時のモジュール温度許容範囲

2 - 2 モジュール構造  
通常構造2 - 3 使用半田  
鉛フリー半田 : Sn-Bi2 - 4 外形図 ( 1 )  
別紙2 - 5 特性図  
別紙

## 3. 使用上の注意

- 3 - 1 ペルチェモジュールをビスで締め付けて使用する場合は、モジュール面に均一に加重が加 ( 2 ) わるようにし、M4 ビス×2本、0.1~0.2 N・m のトルクでの締め付けを推奨します。
- 3 - 2 ペルチェモジュールの保管は、水漏れや結露の生じる可能性がある場所や、直射日光のあたる場所を避け、保管場所の温度と湿度は、5~35、20~75% RHとしてください。
- 3 - 3 通常の保管形態で1年間以上経過した場合は、使用前にリード線の半田付け性を確認することを推奨します。

機種	ペルチェモジュール	
分類	外形図	
番号	名称	規格
1	セラミック基板	96%A12O3、厚さ：0.76mm(研磨前)、白色
2	耐湿シール	なし
3	捺印	冷却側セラミック表面にモジュールS/Nを捺印する
4	リード線	耐熱：200℃、フッ素樹脂被覆 UL1332、AWG#20相当品
5	リード線接合部	黒色樹脂チューブ 外径：2.5mm、長さ：7.0±3.0mm



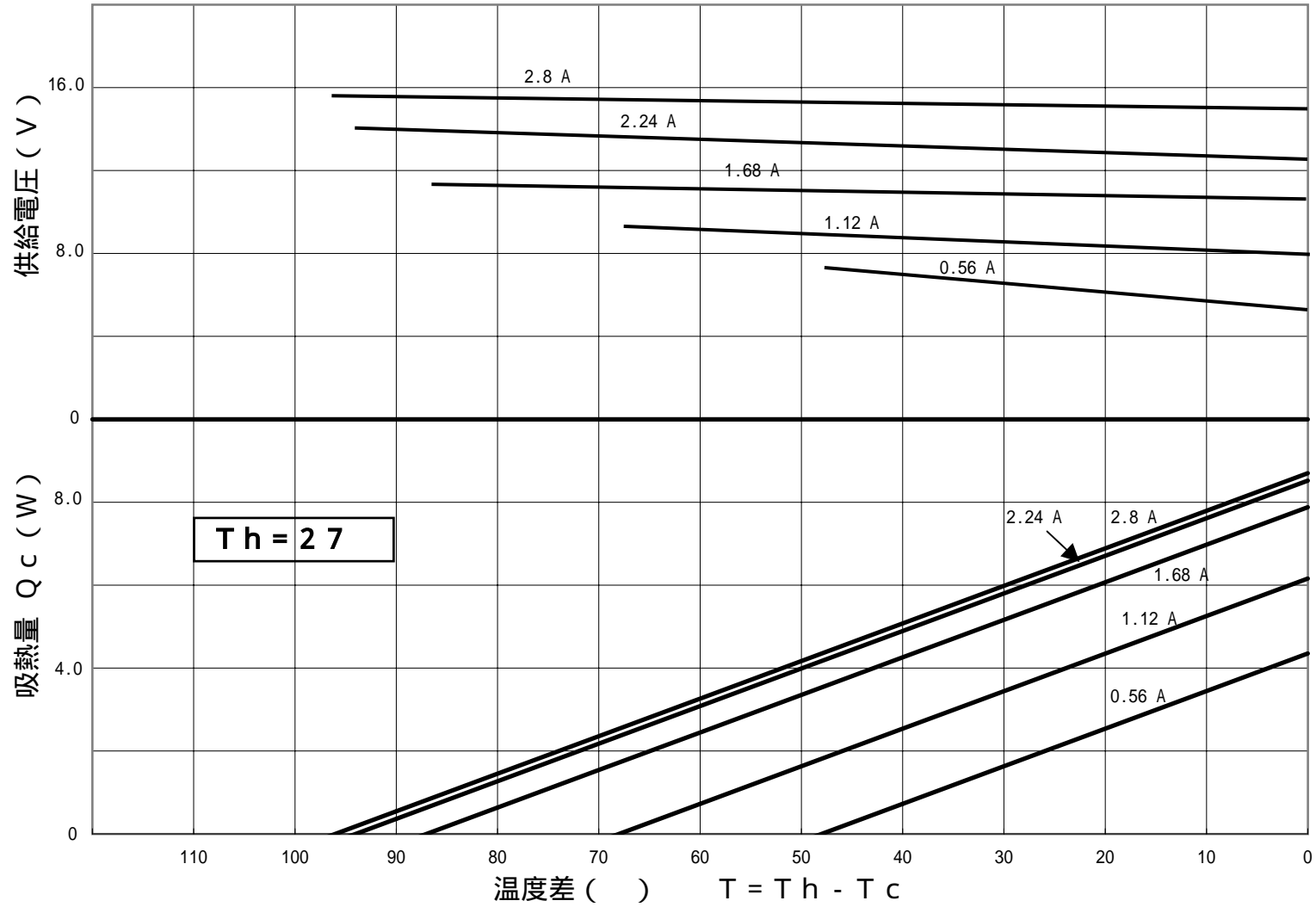
尺度	名称		
1 : 1	FPK2-15828		
検図	認可	図番	版数
N. S	F. H	C04031-PD01	1

▲			
▲			
▲	リード線規格変更	05.08.25	野口
訂符	改訂	年月日	点検

製図	作成日
S. S	04.10.4

株式会社フジタカ

# F P K 2 - 1 5 8 2 8 特性図 ( T h = 2 7 )



# F P K 2 - 1 5 8 2 8 特性図 ( T h = 5 0 )

